

OpenStack Days Tokyo 2017

2017年7月20日(木) - 21日(金) | 虎ノ門ヒルズフォーラム

オープン x コラボレーション

協賛のご案内

開催概要

OpenStack Days Tokyo 2017

テーマ	オープン x コラボレーション
URL	http://openstackdays.com/
会期	2017年7月20日(木)-21日(金);2日間開催
会場	虎ノ門ヒルズフォーラム
主催	OpenStack Days Tokyo 2017 実行委員会
特別協力	日本 OpenStack ユーザ会
後援(予定)	総務省、経済産業省、一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)、Cloud Business Alliance(CBA)、仮想化インフラ・オペレーターズグループ(VIOPS)、Open Standard Cloud Association(OSCA)、日本OSS推進フォーラム、特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム(ASPIC)
メディア協力(予定)	ThinkIT, Software Design, ビジネス+IT, @IT, マイナビニュース, EnterpriseZine, CodeZine, クラウドWatch, gihyo.jp, ASCII.jp, IT Leaders, 日経Linux, BCN Bizline, CNET Japan, ZDNet Japan
構成内容	基調講演、スポンサー講演、併設展示、Upstream Training, OpenStack Ops Meetup など
対象	クラウドを導入したいCTO・CIO層、クラウドビジネスの企画者、クラウド業界のビジネスユーザ、クラウド業界内開発者、パートナー企業、データセンター・テレコム業界のビジネスユーザ、ICTへの関心と利用率の高いビジネスユーザー
参加費	無料(事前登録制)
来場者数	3,000名(予定)
運営	株式会社イーサイド



OpenStack Days Tokyo 2017 実行委員会

委員長:	長谷川 章博	(エクイニクス・ジャパン株式会社)
実行委員:	秋元 禮	(株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン)
	荒井 康宏	(一般社団法人クラウド利用促進機構 (CUPA))
	市川 俊一	(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)
	岩田 太郎	(Super Micro Computer, Inc.)
	上村 真也	(KDDI株式会社)
	江崎 裕	(富士通株式会社)
	加藤 美穂	(伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)
	嘉門 延親	(ミランティス・ジャパン株式会社)
	河合 亮	(株式会社日立製作所)
	岸本 京平	(レッドハット株式会社)
	北川 大輔	(株式会社Empire)
	工藤 雄大	(株式会社日立ソリューションズ)
	金野 諭	(アセアン・ラボ株式会社)
	齊藤 秀喜	(株式会社インターネットイニシアティブ)
	下平 中	(ミランティス・ジャパン株式会社)
	鈴木 孝規	(デル株式会社)
	竹内 成和	(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)
	鳥居 隆史	(日本電気株式会社)
	仲尾 司	(株式会社インターネットイニシアティブ)
	中島 健	(Canonical, Ltd.)
	原 聖	(日本ヒューレット・パッカード株式会社)
	平原 一帆	(株式会社日立ソリューションズ)
	松本 健太郎	(KDDI株式会社)
	水野 伸太郎	(NTTソフトウェアイノベーションセンター)
	安井 隆宏	(株式会社日立製作所)
	鷲坂 光一	(NTTソフトウェア株式会社)
	和田 真輝	(特定非営利活動法人エルピーアイジャパン)



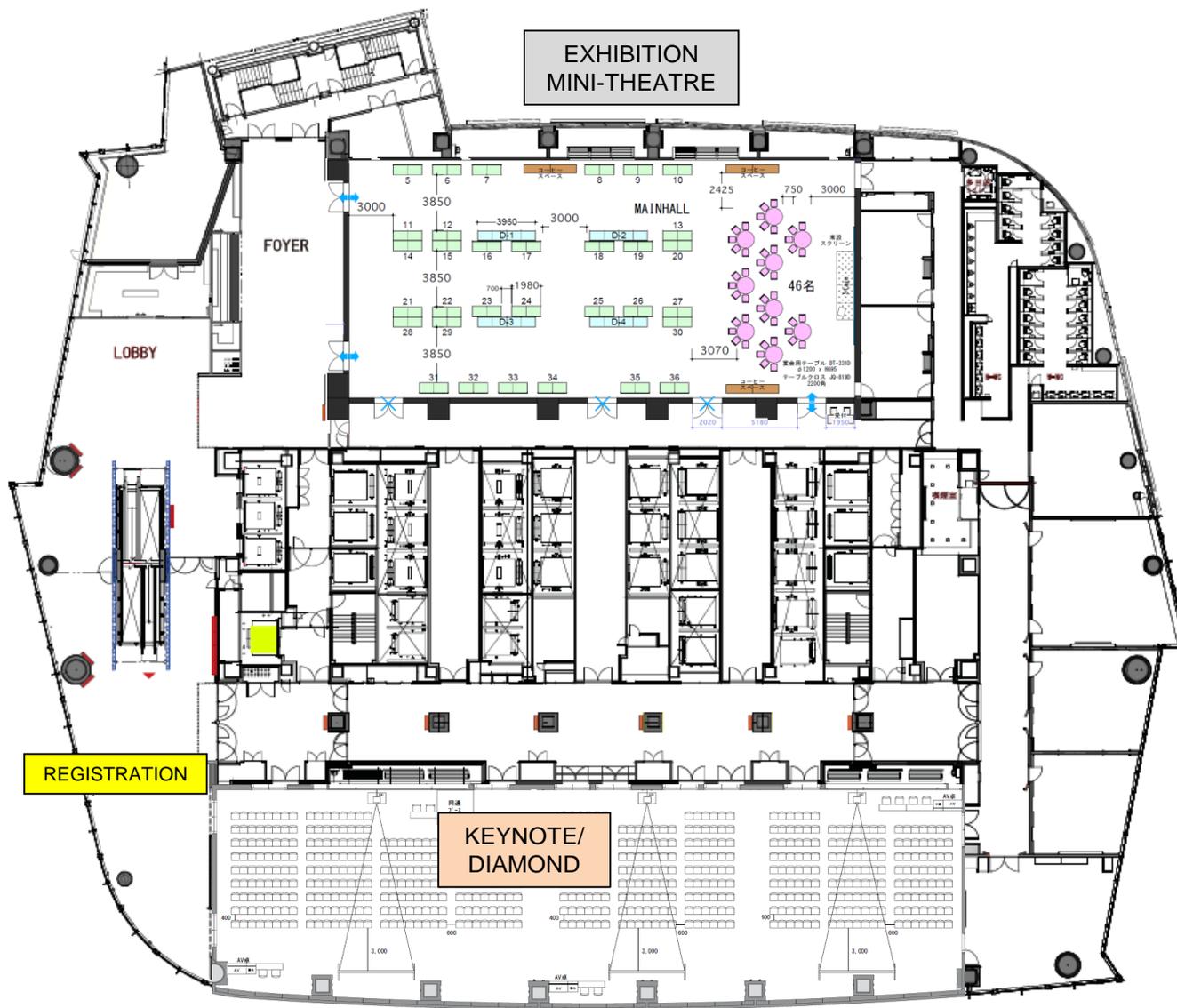
会場のご案内 虎ノ門ヒルズフォーラム



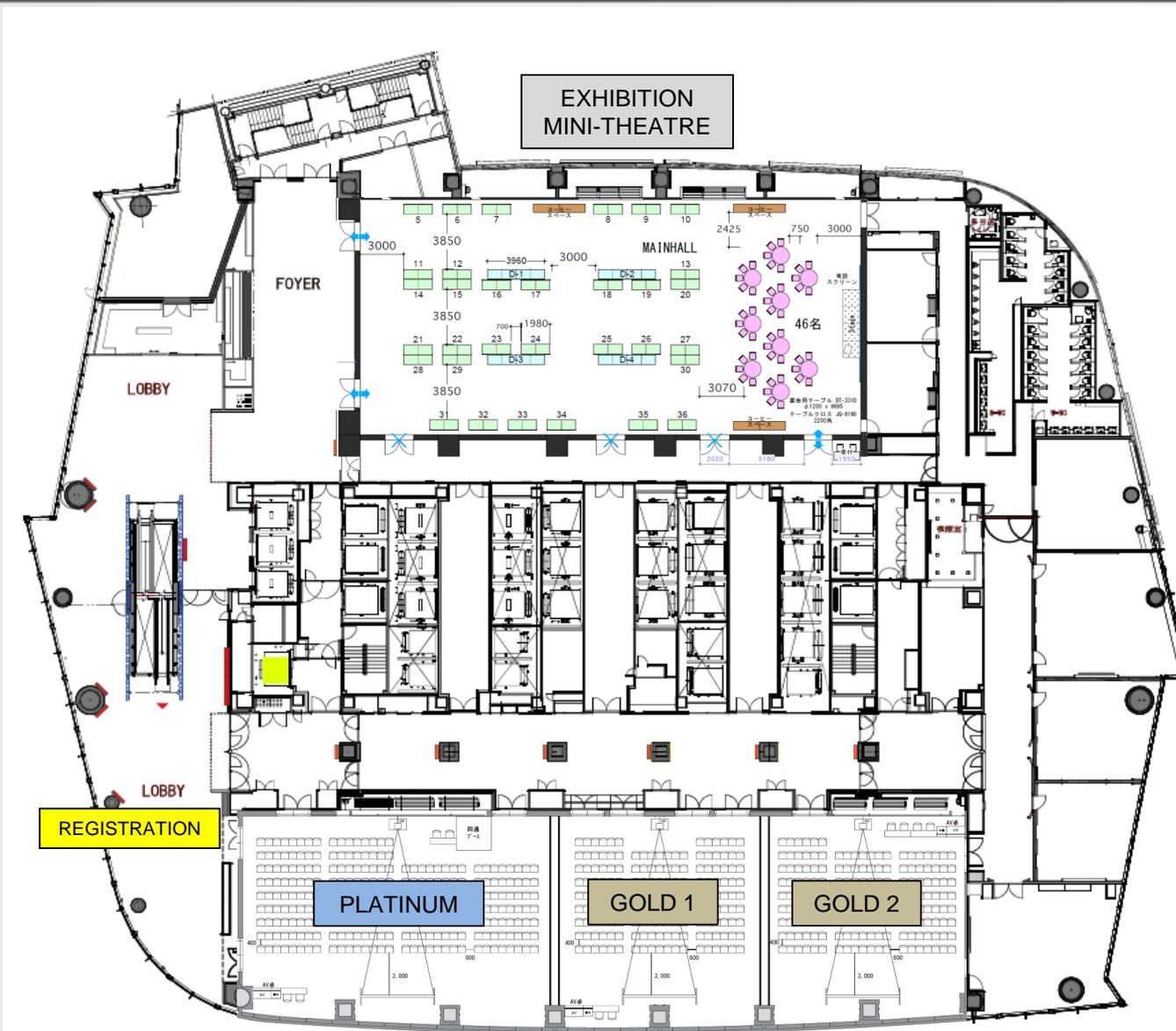
- 所在地
〒105-8305
東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階
- 交通機関からのアクセス
東京メトロ 銀座線
「虎ノ門駅」1番出口 徒歩約5分
東京メトロ 日比谷線
「神谷町駅」3番出口 徒歩約6分
東京メトロ 千代田線 丸ノ内線 日比谷線
「霞ヶ関駅」A12番出口 徒歩 約8分
都営地下鉄 三田線
「内幸町駅」A3出口 徒歩 約8分
銀座線 浅草線 ゆりかもめ
山手線 京浜東北線 東横線 横須賀線
「新橋駅」鳥森口出口 徒歩約11分



会場使用計画 5F 午前レイアウト (案)



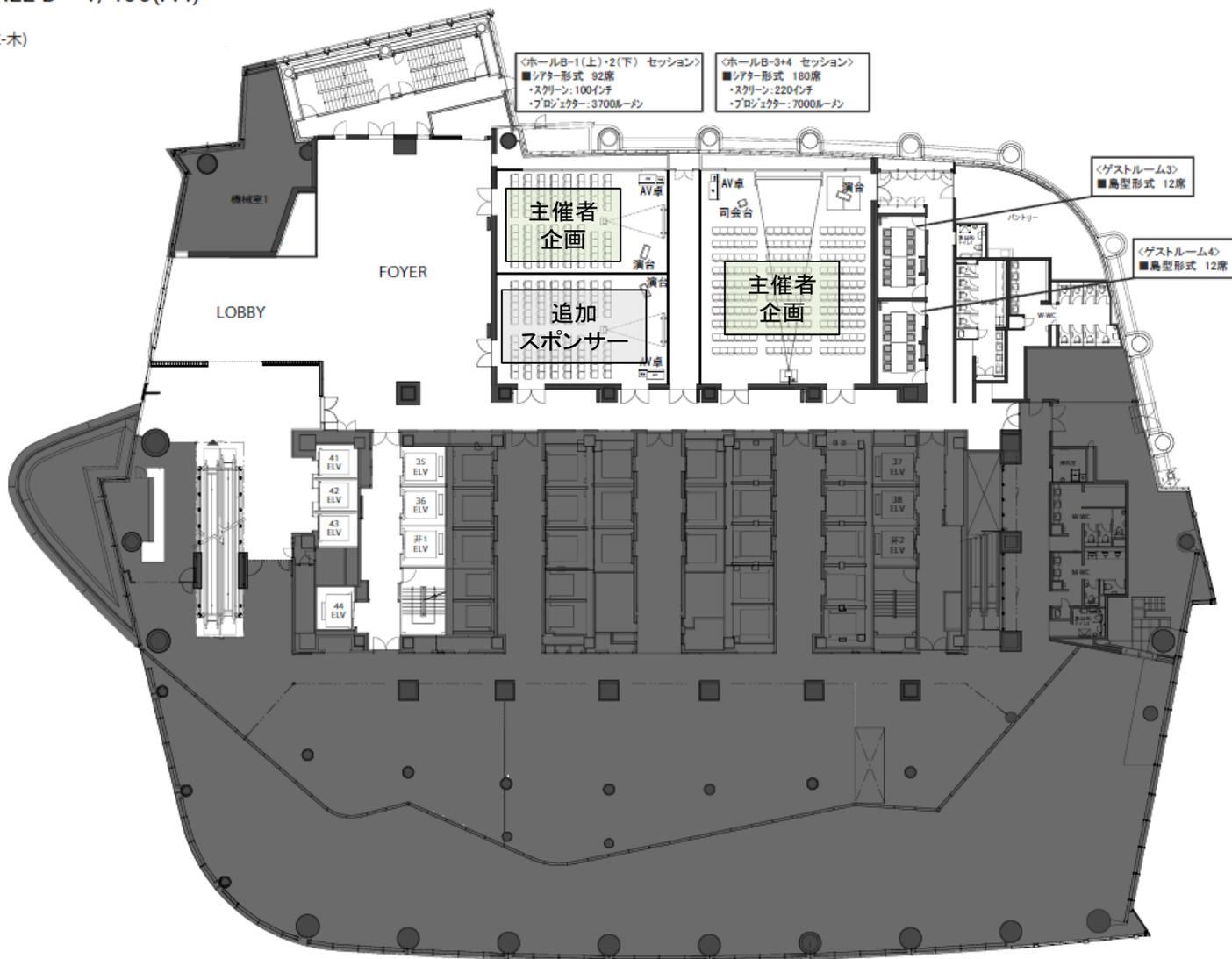
会場使用計画 5F 午後レイアウト (案)



会場使用計画 (案) 4F

TORANOMON HILLS FORUM
【4F】 HALL B 1/400(A4)

2016年7月6-7日(水-木)



プログラム（案） 1日目 2017年7月20日（木）

部屋	5F Hall A	5F Hall A-1	5F Hall A2+3	5F Hall A4	5F Main Hall	4F B-1	4F B-2	4F B-3+4
面積(m ²)	760				590	93	102	198
天井(m)	4.0	4.0	4.0	4.0	7.2	4.0	4.0	4.0
収容 シアター席	600	270	160	160	40コマ	90	90	180
利用	Keynote/Diamond	Platinum	Gold	Gold	展示	追加スポンサー	主催者企画	主催者企画
10:00-10:10	Opening				展示			
10:10-10:50	K1							
10:50-11:30	D1							
11:30-12:10	D2							
13:50-14:30		P1	G1	G2		AS1	主催者企画	主催者企画
14:45-15:25		P2	G3	G4		AS2	主催者企画	主催者企画
15:25-16:00								
16:00-16:40		P3	G5	G6		AS3	主催者企画	主催者企画
16:55-17:35		P4	G7	G8		AS4	主催者企画	主催者企画
17:50-18:30		P5	G9	G10		AS5	主催者企画	主催者企画
18:30-20:00					Booth Crawl			

プログラム（案） 2日目 2017年7月21日（金）

部屋	5F Hall A	5F Hall A-1	5F Hall A2+3	5F Hall A4	5F Main Hall	4F B-1	4F B-2	4F B-3+4
面積 (㎡)	760				590	93	102	198
天井 (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	7.2	4.0	4.0	4.0
収容 シアター席	600	270	160	160	40コマ	90	90	180
利用	Keynote/Diamond	Platinum	Gold	Gold	展示	追加スポンサー	主催者企画	主催者企画
10:00-10:40	K2				展示			
10:40-11:20	D3							
11:20-12:00	D4							
13:50-14:30		P6	G11	G12		AS6	主催者企画	主催者企画
14:45-15:25		P7	G13	G14		AS7	主催者企画	主催者企画
15:25-16:00								
16:00-16:40		P8	G15	G16		AS8	主催者企画	主催者企画
16:55-17:35		P9	G17	G18		AS9	主催者企画	主催者企画
17:50-18:30		P10	G19	G20		AS10	主催者企画	主催者企画

OpenStack Days Tokyo 2017

2017年7月20日(木) - 21日(金) | 虎ノ門ヒルズフォーラム

オープン x コラボレーション

スポンサープラン

お申し込みは2017年1月30日(月) 10:00 より先着順にて受付いたします。

スポンサーメリット

- **国内最大規模のオープンクラウドイベント**

5年目のOpenStack Days Tokyo 開催は3,000名の集客を目標に開催



- **OpenStack Foundation 参加決定**

OpenStack Days は、OpenStack Foundation 公認の国内唯一のイベント

Foundationのロードマップ、エコシステム、海外ユーザ事例の「今」を知る

- **メディアタイアップ企画を実施**

多くのwebメディアとのタイアップにより事前事後露出を確保

- **マーケティング、ブランディング、パートナーリングの場**

ユーザ、パートナーに直接届けるプロダクト、事例、サービス展望の露出を行うチャンス

- **国内市場結成に貢献**

日本のOpenStack エンタープライズ市場、ユーザ・開発者コミュニティの普及促進に貢献

スポンサーレベルと特典

基本スポンサーレベルと特典

レベル	社数	協賛金額 (消費税別)	講演枠 収容人数	並列 セッション	プレミアム展示 パッケージ	展示 パッケージ	登録者 データ	ロゴ
ダイヤモンド(D)	4	300万円	40分 600名	なし	○	-	○	○
プラチナ(P)	10	140万円	40分 270名	あり	-	○	○	○
ゴールド(G)	20	80万円	40分 160名	あり	-	○	○	○
シルバー(S)	6	50万円	15分 50名 (展示会場内)	あり	-	○	○	○
ブロンズ(B)	無制限	10万円	-	-	-	-	○	○

追加セッション*

アイテム	社数	協賛金額 (消費税別)	講演枠 収容人数	並列 セッション	展示 パッケージ	ロゴ
追加スポンサー セッション(AS)	10	15万円	40分 90名	あり	-	○

* 追加セッション申込はシルバースポンサー以上、1社1セッションのみに限定されます。

スポンサープランの主な変更点

今回、スポンサープランの内容を若干変更しております。ご一読くださいますようお願いいたします。

1. 会場使用・スポンサーセッション会場の収容人数

- 全スポンサーセッションを5階で開催
- スポンサーセッションは5階 Hall A (午前中全スパン、午後は3部屋に分割)シアター形式
収容人数: Diamond (600名)・Platinum (270名)・Gold (160名) **P.6参照**
- 展示会場は5F Main Hall
各小間と小間の間を500mmから700mmに拡幅 **P.21参照**

2. プログラムスケジュール時間割 **P.8-9参照**

- Diamond セッション枠 50分→40分
- セッションとセッションの間の休憩時間を10分→15分

3. スポンサーレベル、協賛金額、スポンサー特典 **P.12参照**

- Diamondスポンサーを2社限定から4社限定へ拡大 **P.14参照**
- 追加スポンサーセッションの協賛金額を30万円→15万円(税別) **P.19参照**
- 個人情報取り扱いについて同意を得た登録者のデータ(名前、組織、email)

ダイヤモンドスポンサー 4社限定 300万円 (税別)

別) お申し込みは2017年1月30日(月) 10:00より先着順にて受付いたします。
2017年1月30日(月) 17:00時点で5社以上の申込があった場合、運営事務局にて抽選とさせていただきます。

セッション講演枠 + プレミアム展示ブースパッケージ ご協賛金額: 3,000,000円(消費税別)

ご講演枠

600人会場(シアター形式;同時通訳付き)、40分を1枠ご提供 お申し込み締切後、セッション希望日時をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。なお、プログラム上の最終調整を実行委員会にて行う場合もございますので、その際はご了承ください。(事前申込状況によって、4F ホールB-3+4を中継会場として用意させていただきます。+180人)

ご出展(パッケージブース2小間提供)

2小間とパッケージブースご提供(ブース詳細20ページ参照)

お申し込み受付後、ご希望の展示ブースをお伺いいたします。ご希望場所が重なる場合は、スポンサーレベル別、先着順に優先をさせていただきます。

ロゴ掲出

ダイヤモンドスポンサーとして告知サイト、ダイヤモンドセッション会場内投影、会場看板、会場内デジタルサイネージ表示、当日プログラムなどで掲出

登録者情報のご提供

登録時に個人情報取り扱いについて同意を得た登録者のデータ(名前、組織、email)

プラチナスポンサー 10社限定 140万円 (税別)

セッション講演枠 + 展示ブースパッケージ
ご協賛金額: 1,400,000円(消費税別)

ご講演枠

270人会場(シアター形式)、40分を1枠ご提供 お申し込み締切後、セッション希望日時をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。なお、プログラム上の最終調整を実行委員会にて行う場合もございますので、その際はご了承ください。

ご出展

1小間とパッケージブースご提供 (ブース詳細20ページ参照)

お申し込み受付後、ご希望の展示ブースをお伺いいたします。ご希望場所が重なる場合は、スポンサーレベル別、先着順に優先をさせていただきます。

ロゴ掲出

プラチナスポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出

登録者情報のご提供

登録時に個人情報取り扱いについて同意を得た登録者のデータ(名前、組織、email)

ゴールドスポンサー 20社限定 80万円(税別)

セッション講演枠 + 展示ブースパッケージ ご協賛金額: 800,000円(消費税別)

ご講演枠

160人会場(シアター形式)、40分を1枠ご提供 お申し込み締切後、セッション希望日時をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。なお、プログラム上の最終調整を実行委員会にて行う場合もございますので、その際はご了承ください。

ご出展

1小間とパッケージブースご提供(ブース詳細20ページ参照)

お申し込み受付後、ご希望の展示ブースをお伺いいたします。ご希望場所が重なる場合は、スポンサーレベル別、先着順に優先をさせていただきます。

ロゴ掲出

ゴールドスポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出

登録者情報のご提供

登録時に個人情報取り扱いについて同意を得た登録者のデータ(名前、組織、email)

シルバースポンサー **6社限定** 50万円(税別)

展示ブースパッケージ + ミニシアター講演枠ご提供
ご協賛金額: 500,000円(消費税別)

ご出展+ミニシアター講演枠

1小間とパッケージブースご提供 (ブース詳細20ページ参照) + 15分ミニシアター講演枠

お申し込み受付後、ご希望の展示ブースをお伺いいたします。ご希望場所が重なる場合は、スポンサーレベル別、先着順に優先をさせていただきます。ミニシアター(約50席)の講演はセッション休憩時間中に行う予定です。セッション希望日時をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。

ロゴ掲出

シルバースポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出

登録者情報のご提供

登録時に個人情報取り扱いについて同意を得た登録者のデータ(名前、組織、email)

ブロンズスポンサー

10万円 (税別)

ロゴ掲出のみご提供

ご協賛金額: 100,000円(消費税別)

ロゴ掲出

ブロンズスポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出

資料設置

会場内資料コーナーにおける資料設置 (A4サイズ 1点)

登録者情報のご提供

登録時に個人情報取り扱いについて同意を得た登録者のデータ(名前、組織、email)

追加セッションスポンサー 10社限定 15万円 (税別)

*追加セッション申込はシルバースポンサー以上に限定されます。1社1セッションのみ可。

セッション講演枠

ご協賛金額：150,000円(消費税別)

ご講演枠

90人会場(シアター形式)、40分を1枠ご提供 お申し込み受付後、セッション希望日時をお伺いいたします。希望日が重なる場合は、先着順に優先をさせていただきます。なお、プログラム上の最終調整を実行委員会にて行う場合もございますので、その際はご了承ください。

ロゴ掲出

セッションスポンサーとして告知サイト、会場看板、当日プログラムなどで掲出

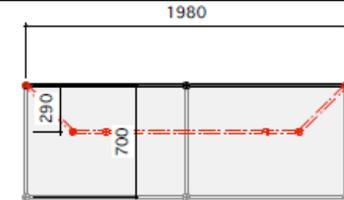
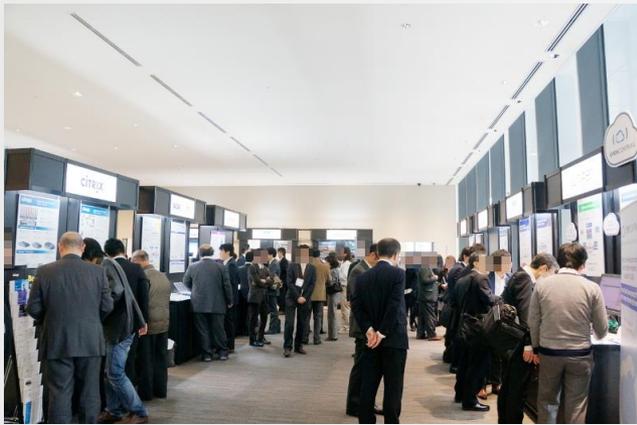
基本展示ブースパッケージ

ブース仕様

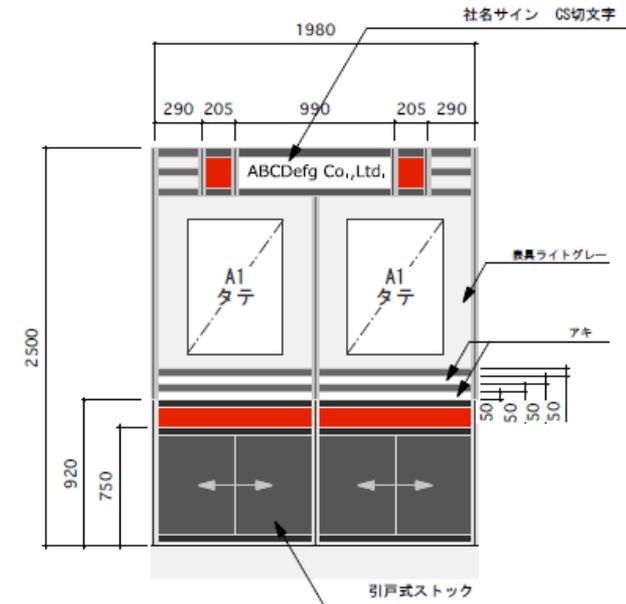
項目

項目	仕様	数量
1 バックパネル (黒)	オクタノルムシステム	2枚
2 展示台	オクタノルムシステム W990_D700_H1020	2台
3 社名板	W950_H300 ロゴ使用	1枚
4 照明器具	蛍光灯	2灯
5 コンセント	アース付・2口、0.5KW供給	1ヶ

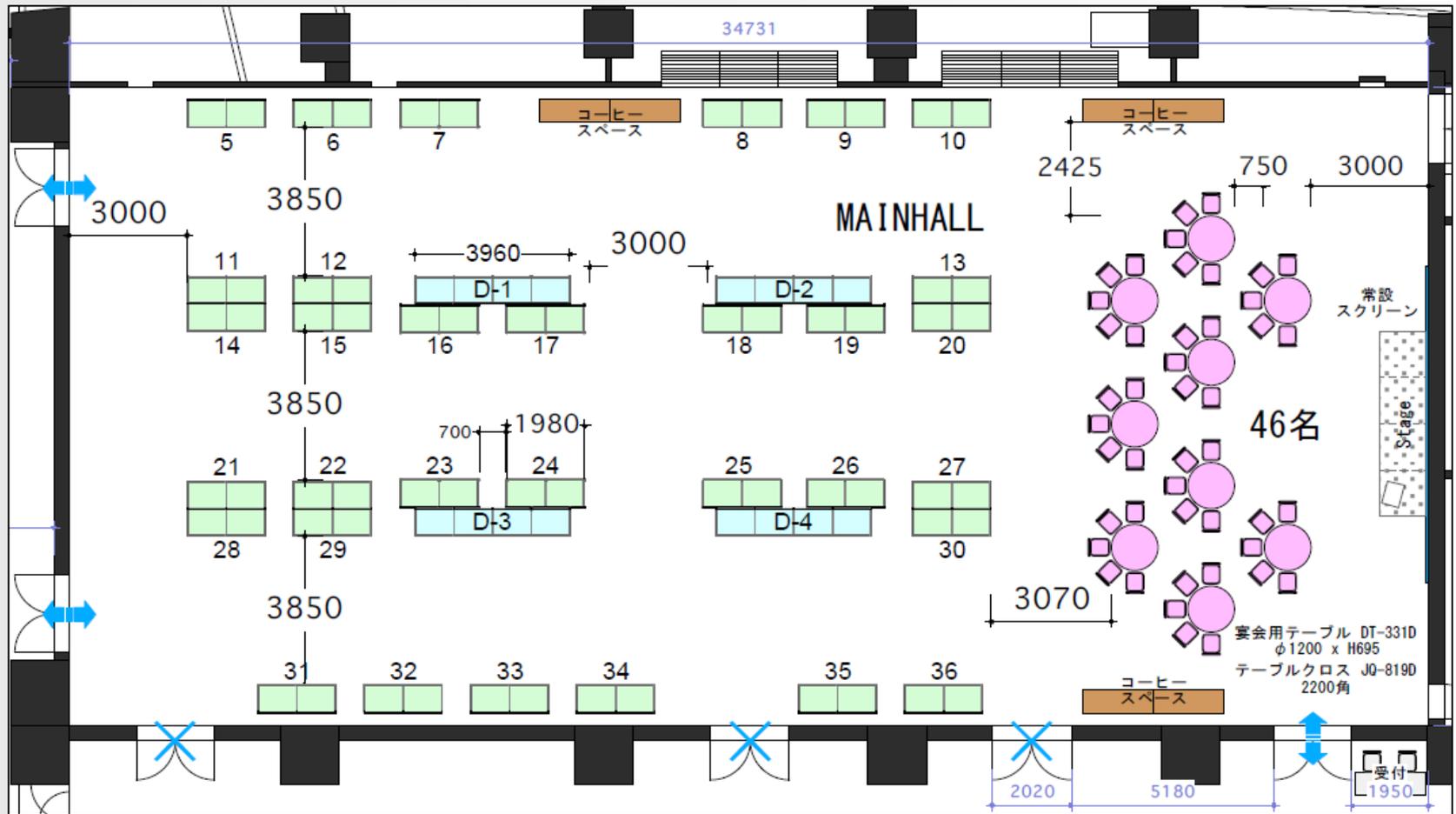
※A1パネルは含まれておりません。



Elevation



展示会場レイアウト (案) 5F Main Hall



お申込みとお問い合わせ

申込方法

お申し込みは**2017年1月30日(月) 10:00**より先着順にて受付いたします。別紙申込書の必要箇所にご記入を頂き、FAXもしくはemailにて運営事務局までお送り下さい。

申込一次締切

2017年3月31日(金) 締切に間に合わない場合は別途ご相談ください。

ご請求

申し込み受付後、メールにて請求書の内容をご確認頂き、原本を発送させていただきます。請求書発行月の翌月末(2017年4月末予定)にご入金を頂けますようお願い致します。尚、振り込み期日等希望がございましたら、事前にご相談ください。

その他ご質問等ございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

OpenStack Days Tokyo 2017 運営事務局

株式会社イーサイド内

担当: イベント事業部 太田、根岸、Scott Macdonald

Tel: 03-6435-8789 Fax: 03-6435-8790

email: osdt2017-office@e-side.co.jp

協賛申込書 OSDT2017

お申し込みは2017年1月30日 (月) 10:00 より先着順にて受付いたします

FAX: 03-6435-8790

下記の通り申し込みをいたします。

申込日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

会社名: _____

URL: _____

担当者: _____ 所属部署: _____

所在地: 〒 _____

Tel: _____ Fax: _____

email: _____

ご協賛の種別: 基本スポンサーレベル

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ダイヤモンド (セッション講演+プレミアム展示) | <input type="checkbox"/> プラチナ (セッション講演+展示) |
| <input type="checkbox"/> ゴールド (セッション講演+展示) | <input type="checkbox"/> シルバー (展示+ミニシアター) <input type="checkbox"/> ブロンズ (ロゴのみ) |

追加セッション (以下の追加セッション申込はシルバースポンサー以上に限定:1社1セッションのみ追加申込可)

- 追加スポンサーセッション

追加オプション (以下の追加オプション申込はシルバースポンサー以上に限定)

- 受付サイン バッグ ネームカード、ネックストラップ コーヒーブレイク ウォーターサーバー

ご協賛金額: ¥ _____ (消費税別)

申込一次締切日 2017年3月31日(金)

お問い合わせ

OpenStack Days Tokyo 2017 運営事務局
株式会社イーサイド内
担当: イベント事業部 太田、根岸、Scott Macdonald
Tel: 03-6435-8789 Fax: 03-6435-8790
email: osdt2017-office@e-side.co.jp

OpenStack Days Tokyo 2017

2017年7月20日(木) - 21日(金) | 虎ノ門ヒルズフォーラム

オープン x コラボレーション

その他スポンサーオプション

その他スポンサーオプション

オプションアイテムのお申込はシルバースポンサー以上に限定されます。

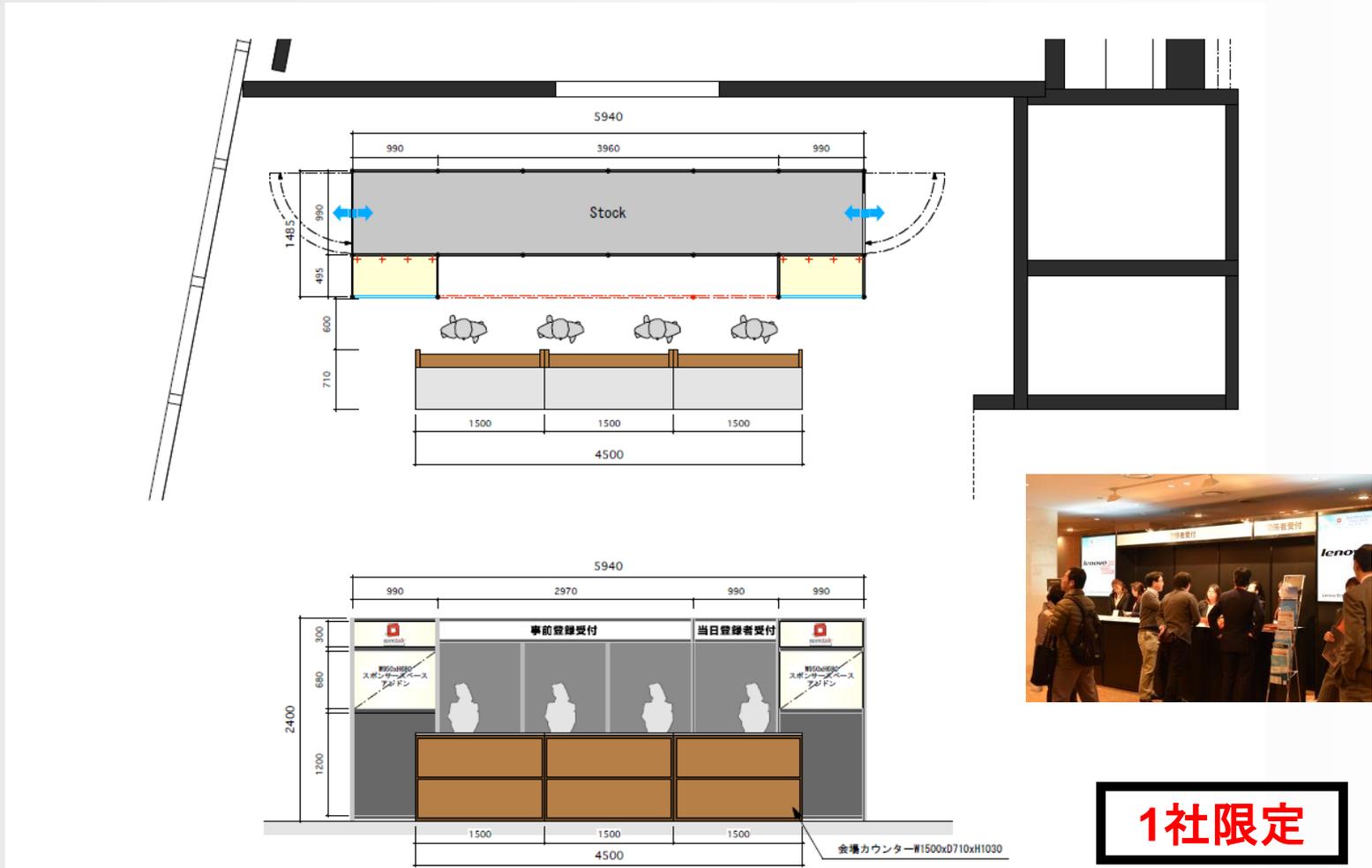
アイテム	社数	数量	金額(税別)	条件1	条件2	条件3
受付サイン	1	2枚	60万円	W600XH600 2枚	フルカラー印刷	
イベントバッグ*	1	2,500	150万円	全参加者配布	1色ロゴ印字 200mmX200mm	
ネームカード・ ネックストラップ*	1	2,500	200万円	全参加者配布	フルカラーロゴ入り (ストラップとネーム カード台紙)	
コーヒーブレイク	2	1回分 コーヒー 800杯	1回 40万円	7月20日(木) 15:25-16:00	7月21日(金) 15:25-16:00	ロゴ入り表示看板
ウォーターサーバー	1	10台	40万円	二日間設置	ロゴ入り表示	

*バッグ、ネックストラップは自社作成の現物支給も可能;現物支給の場合、オプション金額については要相談。

当日総合受付サインスポンサー

60万円 (消費税別)

受付サイン | フルカラー出力 W600 mm x H600 mm | 2枚



1社限定

イベントバッグスポンサー 150万円 (消費税別)

全参加者配布 | 1色ロゴ印字 200 mm x 200 mm | 2,500個



ポケットいっぱいが便利。ちょっと大きめサイズ。



多機能トート B4

【コード】 142115240
入 数 / 30
サイズ / 400×310×120mm
カラー / ベージュ・ネイビー・ブラック
素 材 / ポリエステル・磁石
包装形態 / 折り入



シルク印刷

*自社バッグの現物支給も可能;現物支給の場合、オプション金額については要相談。

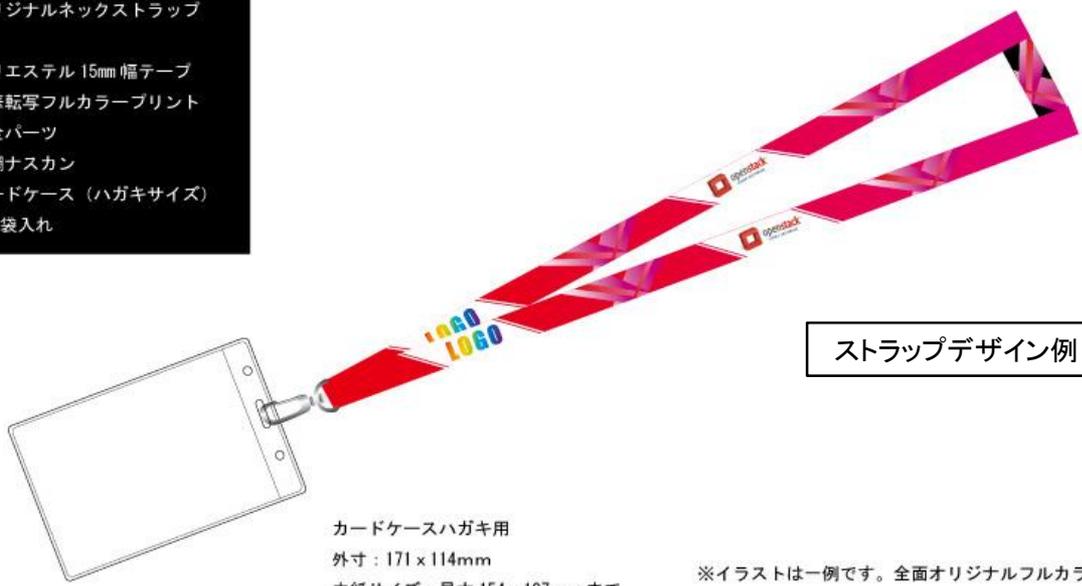
1社限定

ネームカード・ネックストラップスポンサー 200万円 (消費税別)

全参加者配布 | フルカラーロゴ印字 (ストラップとカード台紙) | 2,500セット

オリジナルネックストラップ

- ポリエステル 15mm 幅テープ
- 昇華転写フルカラープリント
- 安全パーツ
- 小網ナスカン
- カードケース (ハガキサイズ)
- OPP 袋入れ



ストラップデザイン例

カードケースハガキ用
外寸：171 x 114mm
中紙サイズ：最大 154 x 107mmまで

※イラストは一例です。全面オリジナルフルカラー印刷可

▼ 表デザイン (指定位置プリント可)



15mm 幅

▼ 裏デザイン (裏面は指定位置プリント不可ですのでエンドレス印刷になります)



15mm 幅



ネームカード台紙
サンプル
OSDT2016

1社限定

*自社ネックストラップの現物支給も可能;現物支給の場合、オプション金額については要相談。

コーヒーステーションスポンサー 1回40万円 (消費税別)

コーヒーステーション付近の表示看板が設置されます。
紙コップ(スポンサー企業のご提供)によるブランディングも可能です。

1回コーヒー800杯 | 7月20日(木)15:25-16:00; 7月21日(金) 15:25-16:00



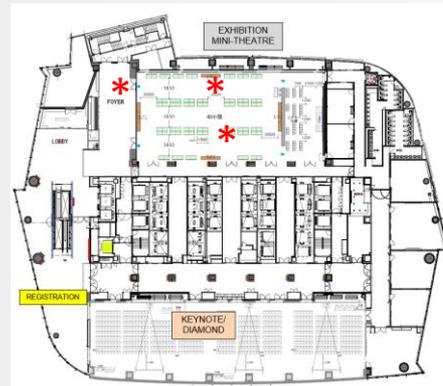
2社限定

ウォーターサーバー スポンサー 40万円 (消費税別)

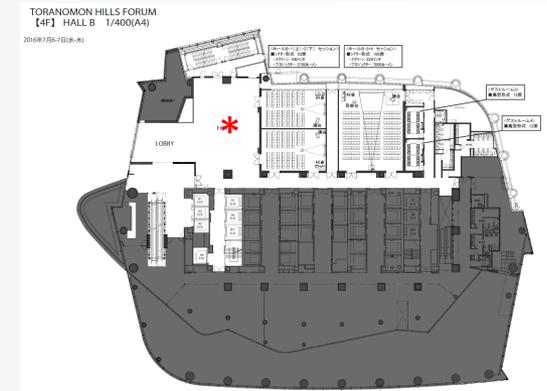
会場内に2日間設置されるウォーターサーバー(10台程度)で自社ブランディングを行う。
(看板設置/サーバー台・ウォーターボトルにシール貼り可能)紙カップ(スポンサー企業のご提供)によるブランディングも可能です。



5F



4F



* 設置場所(予定)

1社限定

OpenStack Days Tokyo 2017

2017年7月20日(水) - 21日(木) | 虎ノ門ヒルズフォーラム

オープン x コラボレーション

参考資料:

開催実績

2013年-2016年

OpenStack Days 2016

2016年7月6(水)-7日(木) | 2日間開催 | 虎ノ門ヒルズフォーラム

事前登録者数

2856

当日来場者数

2281

スポンサー企業数

48

メディア協力媒体数

15



<http://openstackdays.com/archive/2016/program/>

講演資料

<http://openstackdays.com/wp-content/uploads/2016/12/report.pdf>

開催報告書

OpenStack Days 2015

2015年2月2(火)-3日(水) | 2日間開催 | グランドプリンスホテル高輪

事前登録者数

2833

当日来場者数

2239

スポンサー企業数

43

メディア協力媒体数

14



<http://openstackdays.com/archive/2015/> 講演資料、動画

<http://www.openstackdays.com/files/OSDT2015report.pdf>

開催報告書

OpenStack Days 2014

2014年2月13日(木)-14日(金) | 2日間開催 | ソラシティカンファレンスセンター

事前登録者数

1550

当日来場者数

1100+

スポンサー企業数

30

メディア協力媒体数

14



<http://openstackdays.com/archive/2014/> 講演資料、動画

<http://www.openstackdays.com/files/OSDT2014report.pdf>

開催報告書

OpenStack Days 2013

2013年3月12日(木) | 1日間開催 | 秋葉原コンベンションホール

事前登録者数

1038

当日来場者数

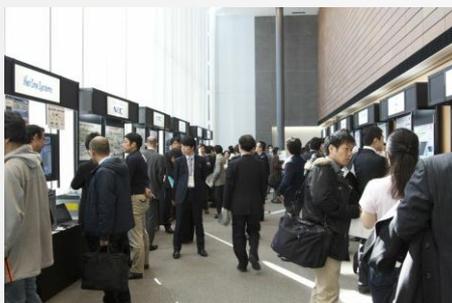
700+

スポンサー企業数

22

メディア協力媒体数

13



<http://openstackdays.com/archive/2013/> 講演資料、動画

<http://www.openstackdays.com/files/report.pdf> 開催報告書

OpenStack Days Tokyo 2017

2017年7月20日(水) - 21日(木) | 虎ノ門ヒルズフォーラム
オープン x コラボレーション

運営事務局

株式会社イーサイド内
担当: イベント事業部 太田、根岸、Scott Macdonald
Tel: 03-6435-8789 Fax: 03-6435-8790
email: osdt2017-office@e-side.co.jp